

01/07

长鑫科技是**国内唯一能批量生产DRAM内存颗粒**的公司

董阳的学习分享 bilibili

cxmt

首页

关于我们

产品与服务

创新体系

新闻中心

加入我们

可持续发展

Q

EN

▼

中国首个自主研发LPDDR5X

超高速率 旗舰领航

LPDDR5X

竞速争先 引领超高速新未来

颗粒容量 **12/16Gb**
容量提升 技术平台全新迭代

速率最高 **10667Mbps**
高速性能 跃居世界顶尖水平

6 种创新型封装方案
更多选择 助力国内产业破局

产品覆盖 **2~24GB**
丰富产品组合 覆盖多种场景

发行总量

66.9亿

申购上限

167.2万股

满额申购
持仓要求

1672万元

长鑫科技集团股份有限公司

招股意向书

本次发行概况

发行股票类型	人民币普通股（A股）
发行股数	本次拟初始公开发行股票 668,808.8608 万股，发行股份占公司发行后总股本的比例约为 10.00%（超额配售选择权行使前），全部为公开发行新股，不设老股转让。发行人授予中金公司不超过初始发行股份数量 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 769,130.1608 万股，占公司发行后总股本的比例约为 11.33%（超额配售选择权全额行使后）
每股面值	人民币 1.00 元
每股发行价格	人民币【】元
预计发行日期	2026 年 7 月 16 日
拟上市的证券交易所和板块	上海证券交易所科创板
发行后总股本	6,688,088.6077 万股（超额配售选择权行使前） 6,788,409.9077 万股（超额配售选择权全额行使后）
联席保荐人（联席主承销商）	中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
联席主承销商	国泰海通证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、招商证券股份有限公司
招股意向书签署日期	2026 年 7 月 9 日

(一) 募集资金计划及投资项目概况

公司募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于与公司主营业务相关的项目，具体情况如下表所示：

单位：亿元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额	实施主体
1	存储器晶圆制造量产线技术升级改造项目	75.00	75.00	发行人子公司
2	DRAM存储器技术升级项目	180.00	130.00	发行人子公司
3	动态随机存取存储器前瞻技术与开发项目	90.00	90.00	发行人
合计		345.00	295.00	-

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等情况，对相应募集资金投资项目

(三) 2026 年 1-6 月业绩预计情况

基于公司目前的经营状况和市场环境,公司预计 2026 年 1-6 月主要财务数据如下:

单位: 万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月	变动幅度
营业收入	11,000,000 至 12,000,000	1,543,792.46	612.53%至 677.31%
净利润	6,600,000 至 7,500,000	-408,751.86	1,714.67%至 1,934.85%
归属于母公司所有者的净利润	5,000,000 至 5,700,000	-233,205.82	2,244.03%至 2,544.19%
扣除非经常性损益后归属于母 公司所有者的净利润	5,200,000 至 5,800,000	-238,653.84	2,278.89%至 2,530.30%

注 1: 2026 年 1-6 月的业绩预计情况未经发行人会计师审计或审阅, 2025 年 1-6 月经营业绩为经发行人会计师审计数据。

注 2: 对于利润类指标为负时的变动幅度, 以正值表示亏损金额收窄或利润转正。

公司总股本	678.84亿（超额配售）
预估发行价	15元~20元
对应市值范围	1万亿~1.35万亿



看公告快人一步

首页

公告

资讯

数据

服务

信息披露

◎ 首页 / 公告查询

深沪京

港股

基金

债券

- 公告
- 调研
- 持续督导

	简称	公告标题	公告时间
	长鑫科技	长鑫科技首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书	2026-07-09
	长鑫科技	长鑫科技首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书附录	2026-07-09
	长鑫科技	长	2026-07-09
	长鑫科技	长	2026-07-09

2020-2030 年全球 DRAM 市场规模

单位：亿美元

